

國立清華大學 函

地址：新竹市光復路2段101號
承辦人：徐佩甄
電話：03-5715131#62143
傳真：
電子信箱：techthy.linda@gmail.com

受文者：屏東縣立來義高級中學

發文日期：中華民國113年5月31日
發文字號：清科技字第1139004245號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：原來矽這麼一回事教師研習會_附件.pdf (113EQ00430_1_31134214373.pdf)

主旨：邀請貴校教師參與「高中半導體微課程教材 | 教師研習會」活動，並惠予參與人員公假，請查照。

說明：

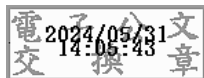
- 一、本教材計畫由臺灣半導體產學研發聯盟（以下簡稱TIARA）推動，課程大綱經產業與學界審議通過、TIARA學界會員參與執行，並由本校社會企業研究中心（以下簡稱清大社企中心）協助教材發展專案管理。
- 二、本研習會共辦理三個場次如下：北區場次訂於113年6月13日假國立臺灣科學教育館舉辦；南區場次訂於113年6月20日假國立科學工藝博物館舉辦；中區場次訂於113年6月26日假國立自然科學博物館舉辦，各場次時間與教室資訊詳如附件。
- 三、本教材及相關活動為國家科學及技術委員會科普活動計畫「科技創新有妳-半導體科技女力傳承」執行內容之一，預

計出版《原來「矽」這麼一回事！》電子版教材，提供全國高中教師參考運用，幫助學子更輕易地學習半導體基本知識與其產業資訊。

- 四、敬請貴校公告並邀請教師參與，單一場次全程參與之教師（完成簽到與簽退）將授予由清大社企中心與TIARA開立之研習證書，且研習時數可納入教師研習護照（計5小時）。
- 五、各場次名額為40人，每位教師以報名一場次為限，請至全國教師在職進修資訊網報名，如有疑問請洽主辦單位。
- 六、檢附「高中半導體微課程教材 | 教師研習會」活動企劃書。

正本：全國高級中等學校

副本：



TIARA 高中半導體微課程教材 教師研習會

一、緣由

臺灣半導體產學研發聯盟 (TIARA) 致力推動我國半導體科技之產學合作與人才培育，為向下紮根未來科技人才，與清大社會企業研究中心合作取得國科會計畫補助，邀請企業與學界共同參與，發展高中半導體微課程教材—原來「矽」這麼一回事。

本教材多家企業冠名合作，大學教授參與編撰，並由專業科業團隊規劃設計，成為為半導體與 IC 設計知識有關之科普資源。為使本教材更符合高中教學現場的實際情形，以及推廣後續運用方式，擬於本年 6 月於北、中、南各辦理 1 場研習會，除導讀教材內容外，也藉此收集教師之回饋進行優化，使教材可於 7 月正式發佈，提供全國高中教師免費登錄下載使用。

二、活動目的

1. 說明與推廣 TIARA 高中半導體微課程教材計畫內容
2. 本教材 9 個章節內容之導讀與試教演練
3. 收集與會教師之回饋納入最終完稿之優化參考
4. 增進教師對於半導體與 IC 設計的相關知識
5. 建立高中半導體教學與科普資源分享社群

三、參加對象

歡迎全國公、私立高中（職）學校教師，特別適合負責推動教育部半導體課程計畫之教師報名參加。

四、參加人數

預計 40 人為限

五、活動資訊

北區場次

時間：113/06/13(四) 09:30 - 15:30 (09:00 開放入場)

地點：國立臺灣科學教育館 B1/R02 教室
(台北市士林區士商路 189 號)

中區場次

時間：113/06/26(三) 09:30 - 15:30 (09:00 開放入場)

地點：國立自然科學博物館 立體劇場 B1 / 第二科學教室
(臺中市北區館前路一號)



南區場次

時間：113/06/20(四) 09:30 - 15:30 (09:00 開放入場)

地點：國立科學工藝博物館 北館 5F 科學教室
(高雄市三民區九如一路 720 號)



※※全程參與本場次之教師(完成簽到與簽退) 將授予由清大社企中心與 TIARA 開立之研習證書，且研習時數可納入教師研習護照（本場次計 5hr）。

報名連結：(待定)將以教師研習網報名連結為主

六、活動費用

免費。且通過報名者無須購票入館，中午提供午餐餐盒。

七、當日流程

【北區】

流 程	活 動 內 容
09：00-09：30	報到（本活動採預先報名，不開放現場報名）
09：30~09：40	開場暨合影 【開場】本教材計畫之說明； 【合影】貴賓合影、與會者大合照
09：40–10：40	教材導讀 【半導體章節】60分鐘(含QA) 涵蓋但不限於：Ch1. 半導體基本概念、Ch2. 電晶體與電子元件、Ch3. 數位邏輯、Ch6. 晶片製造流程(1)、Ch7. 晶片製造流程(2) 講者：國立中央大學電機系 謝易叡/副教授(邀請中)
10：40-11：00	Tea Break 中場休息
11：00-12：00	教材導讀 【IC 設計章節】60分鐘(含QA) 涵蓋但不限於：Ch4. 數位電路設計、Ch5. 晶片設計方法、Ch8. 晶片封裝與測試、Ch9. 半導體未來趨勢 講者：國立臺灣科技大學電機系 陳筱青/教授(邀請中)

流 程	活 動 內 容
12：00-13：30	用餐及休息時間
13：30~14：30	科教館半導體未來館導覽 (導覽人：江政龍博士)
14：30-15：30	綜合交流暨 QA 時間

【中區】

流 程	活 動 內 容
09：00-09：30	報到（本活動採預先報名，不開放現場報名）
09：30~09：40	開場暨合影 【開場】本教材計畫之說明； 【合影】貴賓合影、與會者大合照
09：40–10：40	教材導讀 【半導體章節】60分鐘(含QA) 涵蓋但不限於：Ch1. 半導體基本概念、Ch2. 電晶體與電子元件、Ch3. 數位邏輯、Ch6. 晶片製造流程(1)、Ch7. 晶片製造流程(2) 講者：國立清華大學 游萃蓉/清華特聘教授(邀請中)
10：40-11：00	Tea Break 中場休息
11：00-12：00	教材導讀 【IC 設計章節】60分鐘(含QA) 涵蓋但不限於：Ch4. 數位電路設計、Ch5. 晶片設計方法、Ch8. 晶片封裝與測試、Ch9. 半導體未來趨勢 講者：國立中興大學 賴永康/教授(邀請中)
12：00-13：30	用餐及休息時間

流 程	活 動 內 容
13：30~14：30	科博館-台積電半導體展示廳導覽 (導覽人：江政龍博士)
14：30-15：30	綜合交流暨 QA 時間

【南區】

流 程	活 動 內 容
09：00-09：30	報到（本活動採預先報名，不開放現場報名）
09：30~09：40	開場暨合影 【開場】本教材計畫之說明； 【合影】貴賓合影、與會者大合照
09：40-10：40	教材導讀 【半導體章節】60分鐘(含QA) 涵蓋但不限於：Ch1. 半導體基本概念、Ch2. 電晶體與電子元件、Ch3. 數位邏輯、Ch6. 晶片製造流程(1)、Ch7. 晶片製造流程(2) 講者：國立成功大學電機系 劉瑞農/助理教授(邀請中)
10：40-11：00	Tea Break 中場休息
11：00-12：00	教材導讀 【IC 設計章節】60分鐘(含QA) 涵蓋但不限於：Ch4. 數位電路設計、Ch5. 晶片設計方法、Ch8. 晶片封裝與測試、Ch9. 半導體未來趨勢 講者：國立中興大學 賴永康/教授(邀請中)
12：00-13：30	用餐及休息時間
13：30~14：30	科工館-動力機械廳產業機器人專區導覽及參觀

流 程	活 動 內 容
	(導覽人：江政龍博士)
14：30-15：30	綜合交流暨 QA 時間

八、師資陣容

由本教材編撰團隊教授擔任，每單場次均安排三位講師，參與本次教材編撰團隊教授如下：

- Ch1 陽明交大 簡昭欣 教授
- Ch2 臺灣大學 胡璧合 副教授
- Ch3 中央大學 謝易叡 副教授
- Ch4 中興大學 賴永康 教授
- Ch5 臺灣科技大學 陳筱青 教授
- Ch6 清華大學 游萃蓉 清華特聘教授
- Ch7 成功大學 劉瑞農 助理教授、周鼎贏 副教授
- Ch8 工研院電光系統所 江政龍 博士
- Ch9 長庚大學 張睿達 教授

總編審：臺灣半導體產學研發聯盟(TIARA)執行長 江政龍 博士

九、提醒事項

1. 本系列研習會使用的教材版本非定稿公開版，僅供研習會當日使用，並將於會後全數回收。
2. 本教材最終公開版預計 7 月發佈，提供全國高中教師登錄下載。
3. 主辦方不提供停車費折抵服務；活動場地周邊停車位有限，建議與會教師可多加利用大眾運輸，詳細交通指南，請參見【科教館】網頁說明：
<https://www.ntsec.gov.tw/article/detail.aspx?a=22>
【科博館】網頁說明：
<https://www.nmns.edu.tw/ch/visit/traffic/>
【科工館】網頁說明：
<https://reurl.cc/aqZ0YQ>
4. 系列研習會皆提供中餐，為響應環保，請參加者自備環保餐具及飲水杯。

十、主協辦單位

本活動由臺灣半導體產學研發聯盟（TIARA）、清大社會企業研究中心-預見科技桃花源（TechTHY）、國立臺灣科學教育館、國立科學工藝博物館、國立自然科學博物館、高雄市立左營高中聯合辦理。

連絡資訊

TIARA | 03-5919034 李小姐 or 03-5912777 江先生

TechTHY | 03-5162143 徐小姐